DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z



Beschreibung

Die D-Sub Buchse 9 polig von EFB-Elektronik in flacher Bauform ist für eine zuverlässige Verbindung auf der Leiterplatte bzw. für flache Kabel ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und weiblicher Kontaktausführung eignet sie sich für kompakte Steckverbindungen in technischen Anwendungen.

- 9-polige D-Sub Buchse in flacher Bauform
- 180°-Ausführung mit Schneidklemmenanschluss für flache Kabel
- Weibliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist die Buchse für typische technische Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDFF 09 LPIII/Z unterstützt eine stabile Signalverbindung bei flachen Kabeln mit einem Leiterquerschnitt von 28AWG bis 26AWG.

Technische Details
- Typ: EDFF 09 LPIII/Z
- Anschlussart: sonstige
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Für Kabeltyp: flach
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

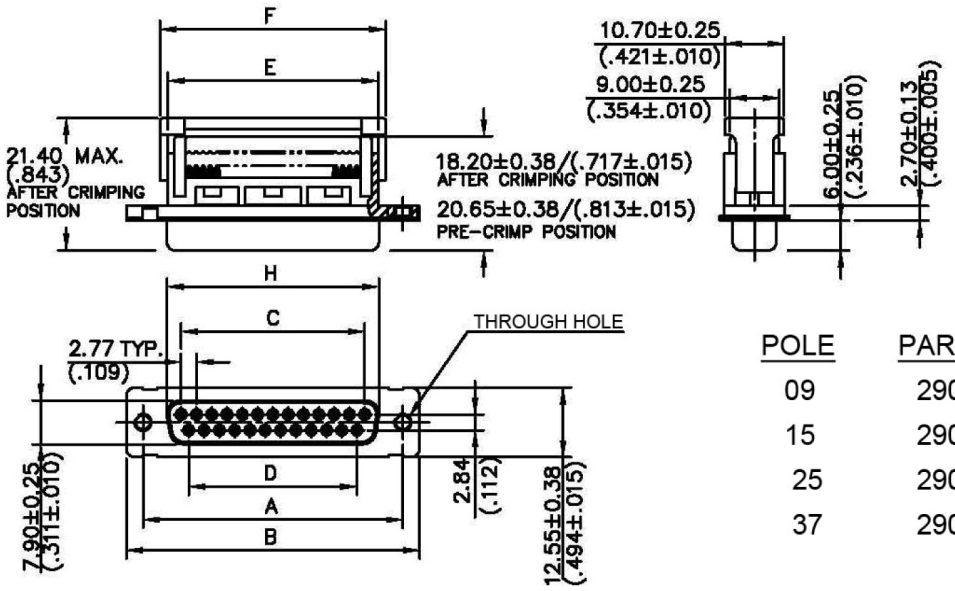
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

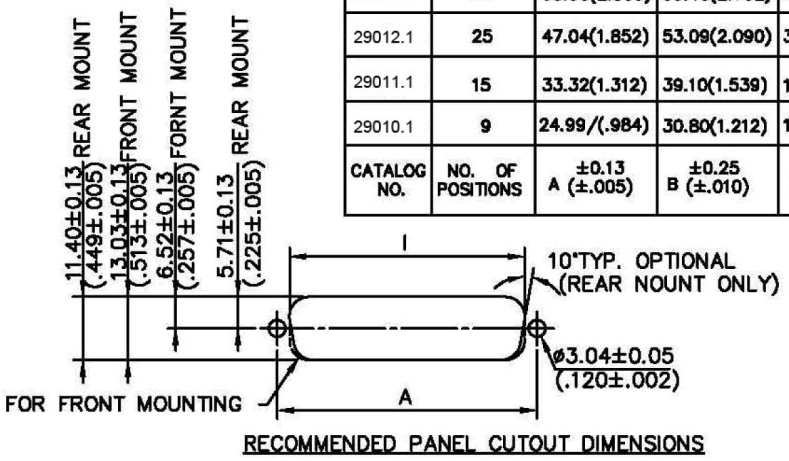
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z



POLE	PART NO.
09	29010.1
15	29011.1
25	29012.1
37	29013.1



CATALOG NO.	NO. OF POSITIONS	±0.13 A (±.005)	±0.25 B (±.010)	±0.13 C (±.005)	±0.13 D (±.005)	±0.25 E (±.010)	±0.25 F (±.010)
29013.1	37	63.50(2.500)	69.40(2.732)	49.86/(1.963)	47.09/(1.854)	54.60/(2.150)	57.10/(2.248)
29012.1	25	47.04(1.852)	53.09(2.090)	33.24/(1.309)	30.47/(1.200)	38.14/(1.502)	40.90/(1.610)
29011.1	15	33.32(1.312)	39.10(1.539)	19.39/(.763)	16.62/(.654)	24.00/(.945)	26.60/(1.047)
29010.1	9	24.99/(.984)	30.80(1.212)	11.08/(.436)	8.31/(.327)	16.10/(.634)	18.60/(.732)

H ±0.25 (±.010)	I± 0.13/(.005) REAR MOUNTIONG	I± 0.13/(.005) FRONT MOUNTING
54.84/(2.159)	59.08/(2.326)	60.73/(2.391)
38.38/(1.511)	42.52/(1.674)	44.27/(1.743)
24.66/(.971)	28.80/(1.134)	30.53/(1.202)
16.33/(.643)	20.47/(.806)	22.20/(.874)

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION